

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【公開番号】特開2007-275673(P2007-275673A)

【公開日】平成19年10月25日(2007.10.25)

【年通号数】公開・登録公報2007-041

【出願番号】特願2007-200068(P2007-200068)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

A 6 3 F 7/02 3 3 4

【手続補正書】

【提出日】平成21年1月13日(2009.1.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電子部品とコネクタとを実装する回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスにおいて、

該基板収納ボックスを破壊するかあるいは該ボックスの一部を切断しない限り前記回路基板の封止状態を解除できない固着手段によって前記基体及び前記蓋体を固着することで前記回路基板の封止状態を実現し、

前記封止状態を解除するために切断される前記基板収納ボックスの一部としての切断部と、前記固着手段と、を各々複数設け、

前記固着手段による固着と、前記切断部の切断による固着の解除とを複数回繰り返し実行可能に構成され、

前記回路基板は、コネクタの実装面に該コネクタと電子部品とを接続する結線パターンが形成され、

前記蓋体は、前記封止状態において前記回路基板のコネクタ実装領域と電子部品実装領域との間に位置する仕切り壁を備え、

前記仕切り壁の先端部分を前記封止状態において前記回路基板に沿うようにコネクタ実装領域側に折曲形成し、前記コネクタ実装領域にある前記結線パターンを被覆する被覆部を前記蓋体に対して一体に設け、

前記基板収納ボックスは、前記回路基板を検査したことを記入するための検査履歴部を備えたことを特徴とする遊技機の基板収納ボックス。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【発明の名称】遊技機の基板収納ボックス

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子部品とコネクタとを実装する回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスに関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、パチンコ遊技機やスロットマシンには、多くの回路基板が設けられている。特に、遊技動作を制御する遊技制御回路基板には、マイクロコンピュータを構成するMPU、ROM、RAM等の電子素子が多数実装されている。そして、遊技動作を制御するプログラムが格納されるROMを交換することにより、多くの場合、異なる遊技内容を実現することが可能である。このため、遊技制御回路基板は、通常、基板収納ボックス内に封止状態で設けられ、ROM交換などの不正行為を防止するようになっていた。また、回路基板に実装されたコネクタと外部配線との接続は、特開平7-88226号公報の基板収納ボックスのように、ボックスの外壁面に穿設された挿通穴に外部配線を挿通して、ボックス内でコネクタに接続するものが提案されている。しかしながら、このような構成では、外部配線の取り付け部分（コネクタ）がボックス内にあるため、回路基板の故障等による交換や回路基板の検査等でコネクタから外部配線を取り外す場合、その取り外し作業が非常に困難なものとなっていた。そこで、回路基板の封止状態において回路基板のコネクタ実装領域のみを外部に露出して設けることにより、外部配線の取り付け作業及び取り外し作業を容易にした基板収納ボックスが提案された。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

ところが、上記コネクタ実装領域を外部に露出して設けた基板収納ボックスでは、コネクタの結線パターンの一部も外部に露出していた。このため、回路基板は基板収納ボックス内に収納したまま、露出した結線パターンを利用して回路基板を改造する不正行為が行われていた。本発明は、上記した事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは、回路基板のコネクタ実装領域を外部に露出して設けた基板収納ボックスにおいて、コネクタの結線パターンを被覆することで、結線パターンを利用した不正行為が防止できる遊技機の基板収納ボックスを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0004】

上記目的を達成するために本発明の請求項1が採用した解決手段は、電子部品とコネクタとを実装する回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスにおいて、該基板収納ボックスを破壊するかあるいは該ボックスの一部を切断しない限り前記回路基板の封止状態を解除できない固着手段によって前記基体及び前記蓋体を固着することで前記回路基板の封止状態を実現し、前記封止状態を解除するために切断される前記基板収納ボックスの一部としての切断部と、前記固着手段と、を各々複数設け、前記固着手段による固着と、前記切断部の切断による固着の解除とを複数回繰り返し実行可能に構成され、前記回路基板は、コネクタの実装面に該コネクタと電子部品とを接続する結線パターンが形成され、前記蓋体は、前記封止状態において前記回路基板のコネクタ実装領域と電子部品実装領域との間に位置する仕切り壁を備え、前記仕切り壁の先端部分を前記封止状態において前記回路基板に沿うようにコネクタ実装領域側に折曲形成し、前記コネクタ実装領域にある前記結線パターンを被覆する被覆部を前記蓋体に対して一体に設け、前記基板収納ボックスは、前記回路基板を検査したことを記入するための検査履歴部を備えたことを特徴とする。

【発明の効果】

【0005】

このように構成することにより、回路基板を基板収納ボックス内に封止した状態で、回路基板と接続する外部配線の取り付け作業及び取り外し作業が容易に行える。また、この構成では、基板収納ボックスの組み付け状態で、外部に露出するコネクタ実装領域の結線パターンを被覆部で被覆することにより、結線パターンを利用した不正行為が防止できる

。また、被覆部は、前記蓋体に一体的に設けられているので、特別に被覆部材を設ける必要がなくコストの低減を招来することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0006】

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。まず、図1及び図2を参照して弾球遊技機1の全体の構成について説明する。図1は、実施形態に係る弾球遊技機1の正面図であり、図2は、弾球遊技機1の背面図である。

【0007】

弾球遊技機1は、縦長な方形状に枠組み形成される外枠2と、該外枠2の一側に開閉自在に軸支され且つ弾球遊技機1の主要構成部のほぼすべてが集約して設けられる枠基体3と、該枠基体3の前面上部に開閉自在に設けられるガラス板保持枠4と、から構成されている。枠基体3に設けられる主要構成部としては、ガラス板保持枠4、遊技盤40、上皿12、灰皿21を含む下皿18、操作ハンドル22、機構板50、打球発射装置71がある。また、図示の実施形態では、弾球遊技機1の側方に遊技者に遊技玉を貸し出すためのユニット装置としてのカードユニット装置30が付設されている。

【0008】

ガラス板保持枠4には、後述する遊技盤40の遊技領域をほぼ透視し得る円形透視窓5が開設され、該円形透視窓5の裏面からガラス板が装着されている。また、ガラス板保持枠4には、円形透視窓5の外周に沿って、その上部に装飾LED7が、その左右両側方に装飾蛍光灯6a・6bが設けられている。この装飾LED7や装飾蛍光灯6a・6bは、遊技状態に応じて点灯又は点滅されるものであり、特別の遊技状態の発生時や継続時を遊技者に報知すると共に遊技の雰囲気盛り上げるものである。また、ガラス板保持枠4の軸支側上部には、払い出すべく景品玉が不足したことを報知する玉切れLED8や、入賞玉の発生に基づいて所定個数の景品玉が払い出されたことを報知する払出LED9が設けられ、更に、ガラス板保持枠4の上部左右に遊技の進行に応じた効果音を発生するスピーカ10a・10bが設けられている。なお、上記した構成のうち、装飾LED7や玉切れLED8及び払出LED9は、複数のLEDがプリント配線基板上に実装されるように構成されるものであるが、このプリント配線基板を金属ベースプリント配線基板で構成することにより、LEDから発生される熱の放熱効果を高めることができる。

【0009】

次に、ガラス板保持枠4の下部で開閉自在に取り付けられる上皿12の構成について説明すると、上皿12は、合成樹脂製の上皿開閉板11の表面に複数の合成樹脂製部材を組合せた皿部材を固着することにより構成されている。上皿開閉板11には、その開放側の上端に玉抜き操作レバー16が設けられている。この玉抜き操作レバー16は、左右方向に移動可能に設けられ、図示しないスプリングの付勢力に抗して一方向に移動させることにより、上皿12に貯留されていた玉を上皿開閉板11の裏面に形成される玉抜き路（図示しない）を流下させて下皿18に誘導するものである。また、上皿12には、その内部に圧電ブザー17が内蔵されている。この圧電ブザー17は、遊技玉の貸出異常が生じたとき（例えば、ピッ、ピッ、ピッという連続音）、あるいは遊技玉の貸出時（例えば、100円相当の遊技玉が払い出される毎にピーという音）に、その旨を報知する報知音が発生されるものである。

【0010】

上記した上皿12について、さらに詳細に説明すると、上皿12は、その上流側に形成される賞球払出口14とその下流側に形成される打球供給口15とを連絡するように貯留整列路13が形成されており、その貯留整列路13の中程底面裏面に上皿玉検出器（図示しない）が設けられている。この上皿玉検出器は、上皿12に残留する打玉を検出するのである。また、上皿12には、弾球遊技機1に隣接して設けられるカードユニット装置30を介して遊技玉を借り受ける際に操作する操作部が設けられている。なお、この操作部は、玉貸スイッチ、返却スイッチ、自動玉貸スイッチ、度数表示LED、及び自動玉貸表示LED（共に図示しない）から構成されている。玉貸スイッチは、カードユニット装

置 30 によって遊技玉を借り受ける際に操作するものである。返却スイッチは、遊技終了の際にカードユニット装置 30 のカード挿入口 33 に差し込まれたカードを返却するためのものである。度数表示 LED は、カードユニット装置 30 のカード挿入口 33 に差し込まれたカードの残額が表示されるものである。また、自動玉貸スイッチは、借り受けるべき遊技玉を前記玉貸スイッチを操作して行うマニュアルモードと、上皿 12 の打玉の残量が前記上皿玉検出器によって検出されなくなったときに自動的に遊技玉を払い出す自動モードと、のいずれかのモードに設定するものであり、自動モータが選択設定されているときには、自動玉貸表示 LED が点灯している。

【0011】

しかして、後述する遊技盤 40 の遊技内容において大当り遊技状態が発生すると、短時間に多量の入賞玉を獲得するチャンスがある。このように大当り遊技状態という遊技者にとって極めて大きなチャンスは、上皿 12 の残留玉がほとんどなくなった時点で発生する場合もあり、このような場合、続けて打玉を発射させて打玉を可変入賞球装置 42 の特定入賞領域に入賞させる必要があるにも拘らず、打玉が上皿 12 に残存しないので、慌てて玉貸スイッチを操作して遊技玉を借り受けなければならない。しかし、玉貸スイッチを操作してから遊技玉が払い出され、しかもその玉が発射されて可変入賞球装置 42 の特定入賞領域に到達するまでに多少の時間がかかるため、その時間の間に有利なチャンス（継続権の成立）を逃してしまうという不都合があるが、本実施形態においては、自動玉貸スイッチを自動モードに設定しておけば、上皿玉検出器が打玉の不存在を検出した時点で自動的に遊技玉を上皿 12 に払い出すので、上記したような不都合は生じない。なお、上皿 12 として上記した制御を行わないならば、上皿玉検出器及び自動玉貸スイッチを省略したものでも良い。

【0012】

また、枠基体 3 の下部に取り付けられる下皿 18 は、前記上皿 12 から溢れた賞球であって余剰玉通路（図示しない）を介して余剰玉払出口 19 から排出される余剰の賞球を貯留するものであり、その下皿 18 の前面壁には、玉抜き操作レバー 20 がスライド可能に取り付けられるようになっている。この玉抜き操作レバー 20 を操作することにより、下皿 18 に貯留されていた賞球を下方に玉抜きして持ち運び可能な玉箱に移し替えることができる。また、下皿の左側には、灰皿 21 が設けられ、右側には、操作ハンドル 22 が設けられている。操作ハンドル 22 は、後述する打球発射装置 71 の発射装置モータ 72 の駆動を開始せしめるメインスイッチ及びタッチアンテナ（共に図示しない）を内蔵していると共に、弾発力を調節するものである。

【0013】

弾球遊技機 1 の正面構造は、概ね上記した通りであるが、図示の実施形態では、弾球遊技機 1 にカードユニット装置 30 が隣接されている。このカードユニット装置 30 は、前記上皿 12 の上面に設けられる前述した操作部を操作することにより作動されるものである。しかして、カードユニット装置 30 は、使用可能状態であるか否かを表示する使用可能表示器 31 と、当該カードユニット装置 30 がいずれの側の弾球遊技機 1 に対応しているか否かを表示する連結台方向表示器 32 と、記録媒体としての磁気カードを挿入するカード投入口 33 とが設けられている。そして、このように構成されるカードユニット装置 30 は、独自の制御回路によって制御されるものであるが、上皿 12 に設けられる玉貸スイッチ、返却スイッチ、及び度数表示 LED や、後述する制御基板ボックス 64 内に収納された賞球払出制御基板 63 と接続されている。なお、カードユニット装置 30 を弾球遊技機 1 に内蔵しても良い。なお、本実施形態においては、遊技者に遊技玉を貸し出すためのユニット装置としてカードユニット装置 30 を例示したが、例えば、紙幣等を挿入し得るユニット装置であっても良い。

【0014】

次に、遊技盤 40 の正面構造について説明すると、遊技盤 40 は、前記枠基体 3 の裏面側に一体的に形成される遊技盤収納枠（図示しない）に収納固定されるべく、ほぼ正方形の合板により形成され、その表面には、円形うず巻き状に誘導レール（図示しない）が

取り付けられ、該誘導レールの内側が遊技領域とされて発射された打玉が落下するものである。遊技領域には、図示の場合、ドラム状可変表示装置４１や可変入賞球装置４２やドラム状可変表示装置４１の可変表示を許容する始動入賞口４３が設けられると共に、単に打玉を入賞とする入賞口４４・４５、打玉の流下方向及び速度を変化せしめる風車又は多数の障害釘が設けられ、また、遊技領域の最下方には、いずれの入賞領域にも入賞しない打玉が取り込まれるアウト口４６が設けられている。

【００１５】

一方、弾球遊技機１の裏面側には、図２に示すように、機構板５０が開閉自在に設けられている。機構板５０の中央には窓開口５１が開設され、該窓開口５１からは、前記遊技盤４０の裏面に取り付けられた入賞玉集合カバー体５２が貫通されている。入賞玉集合カバー体５２には、中継基板５３と、ドラム表示制御回路基板５４を備えた前記ドラム状可変表示装置４１と、が設けられている。なお、各基板５３・５４は、相互間で接続されている。また、中継基板５３には、遊技盤４０上の各種電気部品が接続されると共に、後述する遊技制御回路基板６１が接続されている。一方、ドラム表示制御回路基板５４には、前記可変表示装置４１を構成する各種電気部品（ドラムモータ、ドラムランプ、ドラムセンサ等）が接続されると共に、遊技制御回路基板６１が接続されている。

【００１６】

また、前記機構板５０には、発生した入賞玉に基づいて所定個数の賞球を払い出す玉タンク５５と、賞球払出装置５６と、玉タンク５５内の玉を賞球払出装置５６に送る玉整理レール５７、カーブ樋５８、及び通路体５９と、玉止め部材６０ａ及び入賞玉排出ソレノイド６０ｂを備えた入賞玉処理装置６０と、遊技制御回路基板６１を収納した回路基板ボックス６２と、賞球払出制御基板６３を収納した制御基板ボックス６４と、ユニット中継基板６５を収納した中継基板ボックス６６と、ターミナル基板６７を収納したターミナル基板ボックス６８と、が設けられている。遊技制御回路基板６１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭを備えてドラム式可変表示装置４１や可変入賞球装置４２等の遊技装置の遊技動作を制御するものである。賞球払出制御基板６３は、賞球払出装置５６の動作を制御するものである。ユニット中継基板６５は、弾球遊技機１とカードユニット装置３０との配線の中継するものである。ターミナル基板６７は、遊技制御回路基板６１に電源を供給するものである。また、弾球遊技機１の裏面には、上記した機構板５０以外の領域に、装飾制御基板６９を収納した制御基板ボックス７０と、発射装置モータ７２を備えた打球発射装置７１とが設けられている。装飾制御基板６９は、遊技制御回路基板６１からの指令又はデータに基づいて弾球遊技機１の前面に設けられる電氣的装飾部品（ランプ等）の動作を制御するものである。

【００１７】

なお、上記した各種基板及び装置には、所定の配線を接続するためのコネクタが設けられており、特に、ターミナル基板ボックス６８に収納されるターミナル基板６７は、遊技制御回路基板６１に電源を供給するだけでなく、弾球遊技機１に設けられる各種電氣的装置、例えば、上記した各基板及び打球発射装置７１にも電源を供給すると共に、弾球遊技機１の内部での信号線の中継、あるいは弾球遊技機１と外部との信号線の中継を行うための端子も設けられている。

【００１８】

次に、各種制御用の回路基板を収納してなる基板ボックスの構成について回路基板ボックス６２を例に挙げて説明する。回路基板ボックス６２は、図３に示すように、前記遊技制御回路基板６１を内部に収納する蓋体８０及びボックス本体１１０の組付体からなり、この組付体が取付台１５０を介して前記機構板５０に取り付けられて構成される。まず、ボックス６２内に収納される遊技制御回路基板６１について図６を参照して説明する。回路基板６１は、図６に示すように、長形状のプリント配線基板によって構成されており、その上面の大部分はＲＯＭ等の電子部品７３を実装する電子部品実装領域７４として形成される一方、幅方向一側の領域がコネクタ７５を実装するコネクタ実装領域７６として形成されている。また、回路基板６１には、幅方向一側の両端に止め穴７７が穿設される

一方、幅方向他側の両端には係合穴 7 8 が穿設されている。なお、回路基板 6 1 の上面及び下面における止め穴 7 7 の外周には、メッキ部（図示しない）が設けられている。このメッキ部は、回路基板 6 1 を後述の本体枠 1 1 6 にビス 1 1 9 止めする際、回路基板 6 1 のグラウンドライン（図示しない）と本体枠 1 1 6 とを導通させるためのものであり、ボックス 6 2 内で発生する静電気から回路基板 6 1 を保護するようになっている。また、各実装領域 7 4・7 6 が形成された回路基板 6 1 の上面には、電子部品 7 3 とコネクタ 7 5 を電氣的に接続する結線パターン 7 9 が形成されている（図 7 参照）。

【0019】

また、上記した回路基板 6 1 のコネクタ実装領域 7 6 には、図 6 に示すように、透明合成樹脂製の被覆部材 1 5 6 が取り付けられるようになっている。被覆部材 1 5 6 は、断面 L 字の長板形状をなし、その断面 L 字の長辺を構成する部分がコネクタ実装領域 7 6 への取付部となっている。具体的には、ビス 1 3 9 で回路基板 6 1 と共締めする取付穴 1 5 7 が長手方向の両端に穿設され、各取付穴 1 5 7 間には、コネクタ実装領域 7 6 に並設されたコネクタ 7 5 を個々に挿通する挿通穴 1 5 8 が複数穿設されている。一方、断面 L 字の短辺を構成する部分は、後で詳述する回路基板 6 1 の封止状態を解除して初めて被覆部材 1 5 6 の取り外しを可能にする規制部 1 5 9 となっている。

【0020】

蓋体 8 0 は、図 4 に示すように、透視性を有する上板 8 1 と、金属製の蓋枠 9 3 と、透視性及び導電性を有する導電板 1 0 0 と、を備えている。上板 8 1 は、透明合成樹脂の長方形板からなり、その下面側の外周端部には、所定間隔を置いて複数の溶着突起 8 2 が突設されている。また、上板 8 1 の長手方向の両端側には、複数（実施形態中では、3 つ）の取付片部 8 3 a～8 3 c が並設されている。取付片部 8 3 a～8 3 c は、各々、上板 8 1 の側壁を構成する部分と、上板 8 1 の上壁を構成する部分と、を有した断面 L 字状をなし、上板 8 1 の側壁構成部分においては、各取付片部 8 3 a～8 3 c 間を連結する連結部 8 4 a～8 4 c が一体成形され、上板 8 1 の上壁構成部分においては、各取付片部 8 3 a～8 3 c 間を連結する連結部 8 5 a～8 5 c が一体成形されている。なお、各取付片部 8 3 a～8 3 c 間には、スリット状の溝が形成されており、連結部 8 4 a～8 4 c・8 5 a～8 5 c は、取付片部 8 3 a～8 3 c の外壁面から突出した状態で設けられている（図 8 参照）。また、取付片部 8 3 a～8 3 c の上壁構成部分には、それぞれ取付穴 8 6 a～8 6 c が穿設されており、取付片部 8 3 c の隣接部であり且つ上板 8 1 の幅方向一侧の両端隅角部には、取付穴 8 6 d が穿設されている。一方、上板 8 1 の幅方向他側の中央部には、取付穴 8 8 を穿設した取付突起 8 7 が突設されている。上板 8 1 の上面には、凹部 9 0・9 2 が形成されており、凹部 9 0 には、弾球遊技機 1 の機種名を記した機種名シール 8 4 が貼着され、凹部 9 2 には、回路基板 6 1 を検査した際に書き込む「検査者」「検査日」の各項目を記した検査履歴シール 9 1 が貼着されている。

【0021】

なお、上記した各取付穴 8 6 a～8 6 d・8 8 の上方部分は、ボックス本体 1 1 0 との組み付け状態で組み付け用のビスを蓋枠 9 3 の外壁面に入り込ませるような凹形状をなしている（図 8（A）参照）。このため、ビスの頭部を切断してビス止めを解除する不正行為が防止できる。また、各連結部 8 4 a～8 4 c・8 5 a～8 5 c には、それぞれ回路基板ボックス 6 2 の開放手順を示唆するための刻印「1～3」が施されている（図 7 及び図 10 参照）。具体的には、取付片部 8 3 a に対応する連結部 8 4 a・8 5 a には「1」の刻印が施され、取付片部 8 3 b に対応する連結部 8 4 b・8 5 b には「2」の刻印が施され、取付片部 8 3 c に対応する連結部 8 4 c・8 5 c には「3」の刻印が施されている。

【0022】

蓋枠 9 3 は、上面に開口部 9 4 を有し、該開口部 9 4 以外となる残りの上面領域には、上板 8 1 側の複数の溶着突起 8 2 を個々に挿通する挿通穴 9 5 が複数穿設され、幅方向一侧の中央部には、ビス 1 0 4 によって取付穴 8 8 と共締めされる取付穴 9 6 が穿設されている。また、蓋枠 9 3 の外周縁部には、全周に亘って側壁が垂下形状されている。蓋枠 9 3 の長手方向両端の側壁は、ボックス本体 1 1 0 との組み付け状態で後述する取付片 1 3

0の先端部分と当接する当接壁97として形成されている(図8参照)。蓋枠93の幅方向一側の側壁は、回路基板ボックス62内に収納される回路基板61の電子部品実装領域74とコネクタ実装領域76とを蓋枠93の内外に仕切る仕切り壁98として形成されている(図7参照)。また、仕切り壁98の両端側には、ボックス本体110との組み付け状態で後述する係合爪138に係止する係止穴99が穿設されている。

【0023】

導電板100は、上板81と同様に透明合成樹脂の長方形板からなり、その上面側には黒色塗装を施した導電性繊維101が全域に接合して設けられている。導電板100の外周端部には、蓋枠93に穿設された挿通穴95と同様に、上板81側の溶着突起82を個々に挿通する挿通穴102が複数穿設されている。ここで、導電性繊維について簡単に説明すると、導電性繊維は、大きく分けて金属製(銅、黄銅、ニッケル、アルミニウム等)のフィラメントを網状に織ったものと、合成繊維に導電性粒子(銅、カーボン等)を塗布又は含浸させたものと、があり、いずれの種類の導電性繊維においても、電磁シールド効果及び光線透過率の見地から、50～250メッシュ(特に、100～200メッシュがよい)程度で、その開口率10～90%(特に、30～80%がよい)であることが望ましい。そして、メッシュという構造上、どうしても透視性が悪くなるが、本実施形態では、これを抑制するために、導電性繊維101を金属色を避けた濃色(実施形態中では、黒色)にすることで透視性を向上させている。

【0024】

なお、本実施形態では、透明合成樹脂板に導電性繊維101を接合することで導電板100を構成しているが、導電板の構成はこれに限定するものではなく、透明合成樹脂板に導電性繊維を埋設して導電板(俗にCRTフィルターなどともいう)を構成してもよい。この場合、その透明合成樹脂板を濃色とすることにより透視性を向上させることができる。また、透明導電層の形成によって導電板を構成してもよい。この透明導電層について簡単に説明すると、透明導電層は、金、白金、銀、錫、アルミニウム、ニッケル、パラジウム、あるいはアンチモン等の金属や酸化インジウムあるいは酸化錫等の金属酸化物、又はこれらの混合物を真空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、CVD等の方法により導電性と透視性を有する厚みの層として樹脂材等の表面に形成されるものである。透明導電層の厚みは、通常5～1000nm程度であり、その電気伝導性は、10000Ω/□以下、好ましくは1000Ω/□以下の電気抵抗率が適当である。

【0025】

しかして、蓋体80は、図5(A)(B)に示すように、蓋枠93の挿通穴95及び導電板100の挿通穴102を挿通した上板81の溶着突起82が超音波溶着されることで、上板81、蓋枠93、及び導電板100の組付体として構成されている。また、このような溶着突起82の溶着により、導電板100の導電性繊維101は、蓋枠93と確実に導通される。なお、溶着突起82の溶着において、上板81(溶着突起82)と導電板100とを同一素材で形成した場合には、溶着突起82の溶着部分が導電板100に混じり合い、より一層強固な溶着が可能になる。また、蓋体80の組み付け方法は、超音波溶着以外にも熱溶着したり、溶剤又は接着剤を用いてもよい。また、このような蓋体80の組み付け状態において、上板81の上面と蓋枠93の側面との間には、長形状のホログラムシール106aが貼着され、これによって蓋体80の組み付け状態が担保されるようになっている。

【0026】

一方、ボックス本体110は、図6に示すように、透視性を有する底板111と、金属製の本体枠116と、を備えている。底板111は、透明合成樹脂の長方形板からなり、その上面側には、回路基板61の下面を支承するためのフランジ片112が四隅近傍部及び幅方向両端の中央部に立設されている。なお、幅方向一側の二隅近傍部に立設されたフランジ片112には、後述する係合片124との干渉を逃がすためのスリット部113が形成されている。一方、幅方向他側の二隅近傍部に立設されたフランジ片112の近傍には、後述する取付片122を貫通する貫通穴114が穿設されている。また、長手方向一

側のほぼ中央部には、切欠部 1 1 5 が穿設されている。この切欠部 1 1 5 は、回路基板ボックス 6 2 を取付台 1 5 0 に取り付けられた状態で後述する係合突起 1 5 4 との干渉を逃がすための切り欠きである。

【0027】

本体枠 1 1 6 は、下面に開口部 1 1 7 を有すると共に、その外周縁部には全周に亘って側壁を有する形状となっている。開口部 1 1 7 の内周縁部には、その幅方向両側に断面 L 字状をなす係合片 1 1 8 が所定の条設長さで形成され、内周縁部の長手方向一侧には、係止穴 1 2 0 を穿設した係止片 1 1 9 が形成されている。また、開口部 1 1 7 以外となる残りの下面領域には、楕円形状をなす複数の軽減穴 1 2 1 が穿設されている。下面領域における幅方向一侧の両端には、取付穴 1 2 3 を穿設した取付片 1 2 2 が形成され、下面領域における幅方向他側の両端には、係合突起 1 2 5 を備えた係合片 1 2 4 が形成されている。また、上記した係合片 1 1 8 は、後で詳述する取付台 1 5 0 への取り付け時に取付台 1 5 0 側の係合レール 1 5 1 と係合し易いように先端部分が若干下方に折曲されている。

【0028】

一方、本体枠 1 1 6 の幅方向一侧壁には、蓋体 8 0 側の取付穴 8 8 と対応する取付穴 1 2 7 を穿設した取付突片 1 2 6 が内向側に折曲形成されると共に、複数の放熱穴 1 2 8 が穿設されている。本体枠 1 1 6 の幅方向の両側壁には、その長手方向の両端部に補強片 1 2 9 が延設されている。この補強片 1 2 9 は、延設部分から内向側に折曲されることで本体枠 1 1 6 の長手方向両側壁を内側から押さえ、本体枠 1 1 6 の強度を向上するようになっている。また、側壁間の隙間を塞ぐので、側壁間を広げて不正に改造しようとしてもできない。なお、このような補強片は、本体枠 1 1 6 に限らず蓋枠 9 3 側に設けてもよい。本体枠 1 1 6 の長手方向の両側壁の上端部分は、内向側に折曲された取付片 1 3 0 として形成されており、該取付片 1 3 0 には、蓋体 8 0 側の取付穴 8 6 a ~ 8 6 d と個々に対応する取付穴 1 3 1 ~ 1 3 4 が穿設されている。取付穴 1 3 2 ~ 1 3 4 の近傍には、それぞれ装備用のワンウェイネジ 1 4 0 を挿通状態で装備しておく装備穴 1 3 5 ~ 1 3 7 が穿設されている。また、取付片 1 3 0 の一侧端部には、蓋体 8 0 側の係止穴 9 9 と係合する係合爪 1 3 8 が形成されている。

【0029】

しかして、上記した蓋体 8 0 及びボックス本体 1 1 0 は、以下に示す組み付けによって回路基板 6 1 を収納した組付体（回路基板ボックス 6 2）として構成される。まず、回路基板 6 1 と底板 1 1 1 とを重畳して本体枠 1 1 6 に装着し、回路基板 6 1 の係合穴 7 8 に係合片 1 2 4 の係合突起 1 2 5 を挿通する。次に、回路基板 6 1 のコネクタ 7 5 を挿通穴 1 5 8 に挿通させて被覆部材 1 5 6 をコネクタ実装領域 7 6 に装着し、被覆部材 1 5 6 の取付穴 1 5 7 と回路基板 6 1 の止め穴 7 7 を取付片 1 2 2 の取付穴 1 2 3 にビス 1 3 9 で共締めする。これにより、被覆部材 1 5 6 及び回路基板 6 1 が底板 1 1 1 を挟んで本体枠 1 1 6 にビス 1 3 9 止めされた状態となる（図 11（B）参照）。なお、このような回路基板 6 1 の取り付け固定において、止め穴 7 7 と取付穴 1 2 3 との穴位置を合せる際、回路基板 6 1 が若干ズレることで係合突起 1 2 5 と係合穴 7 8 とが係合し、ビス止めされない回路基板 6 1 の幅方向一侧も固定される。また、コネクタ実装領域 7 6 は、図 7 及び図 11（A）に示すように、その上面に被覆部材 1 5 6 が取り付けられることで、コネクタ 7 5 以外の部分、言い換えれば結線パターン 7 9 を形成した部分が被覆部材 1 5 6 によって被覆される。

【0030】

次に、上面が開放しているボックス本体 1 1 0 に蓋体 8 0 を被せる。このとき、ボックス本体 1 1 0 側の係合爪 1 3 8 は、図 4 及び図 6 に示すように、D 方向への挿入によって蓋体 8 0 側の係止穴 9 9 に係止され、ボックス本体 1 1 0 及び蓋体 8 0 の位置決めの取り付けが行われる。また、蓋枠 9 3 の仕切り壁 9 8 は、回路基板 6 1 の電子部品実装領域 7 4 とコネクタ実装領域 7 6 とを蓋体 8 0 の内外に仕切った状態にある。これにより、蓋体 8 0 を取り外すことなく、コネクタ 7 5 への配線取り付け及び配線取り外しが可能になる。また、この状態で、仕切り壁 9 8 の先端部分は、被覆部材 1 5 6 の取付部上面と当接

することにより、規制部 159 が蓋体 80 の内側に配される。

【0031】

そして、図 4 及び図 6 に示す B 方向において、上板 81 の取付穴 88 及び蓋枠 93 の取付穴 96 を本体枠 116 の取付穴 127 にビス 104 止めし、そのビス 104 止め部分を長形状のホログラムシール 106b で封印する。また、図 4 及び図 6 に示す A・C 方向において、取付片部 83a の取付穴 86a を本体枠 116 の取付穴 131 にワンウェイネジ（ビス）140 で止め（図 8（A）参照）、そのビス 140 止め部分を長形状のホログラムシール 106c で封印する。これにより、蓋体 80 とボックス本体 110 との内部空間に回路基板 61 を封止状態で収納した組付体（回路基板ボックス 62）が構成される。なお、このような回路基板 61 の封止状態において、外部に露出して設けられるコネクタ実装領域 76 は、結線パターン 79 が被覆部材 156 で被覆されている。このため、コネクタ実装領域 76 を外部に露出して設けた構成でも、結線パターン 79 を利用した不正行為を防止することができる。

【0032】

また、上記した蓋体 80 とボックス本体 110 との組み付け状態において、各装備穴 135～137 に挿通されたワンウェイネジ 140 は、その上方から蓋体 80 が覆いかぶさるようにして取り付けられることで、装備穴 135～137 から外れることなくボックス 62 内に収納されている。即ち、このような収納状態で、蓋体 80 の各取付片部 83b・83c 及び取付穴 86d 近傍の上壁面が個々にワンウェイネジ 140 の飛び出しを阻止している。なお、ワンウェイネジ 140 の装備方法は、実施形態中に記載のものに限定しない。例えば、ボックス 62 の組み付け状態で、ワンウェイネジ 140 の頭部を蓋体 80（取付片部など）によって完全に押え込む構成としたり、あるいはワンウェイネジ 140 の径と装備穴 135～137 の径をほぼ同一にした構成としてもよい。このような構成とした場合には、回路基板ボックス 62 の閉塞状態で、装備されたワンウェイネジ 140 のガタ付きを押えることができる。

【0033】

ここで、ワンウェイネジ 140 について説明する。ワンウェイネジ 140 は、ネジ締め方向にしか回らない特殊なネジであり、一旦締め付けるとネジを破壊しない限り取り外すことができない。具体的には、図 9（A）（B）に示すように、その頭部 141 に設けられたネジ溝が当接面部 142 と凹部 143 と中心穴部 144 とから構成されている。そして、図 9（C）（D）に示す特殊マイナスドライバー 145 でネジ 140 締めを行う場合には、ドライバー 145 の中心軸部 146 を中心穴部 144 に差し込み、この状態からドライバー 145 の当接片部 147 を当接面部 142 に当接させて一方向（図 9（A）の時計回り方向）に頭部 141 を回転させることでネジ 140 締めを行う。一方、ドライバー 145 で頭部 141 を他方向（図 9（A）の反時計回り方向）に回転させてネジ 140 を取り外そうとした場合には、ドライバー 145 が凹部 143 に入り込んで滑ってしまい頭部 141 を回転させることができずにネジ 140 の取り外しが行えない。なお、通常のマイナスドライバーでも頭部 141 を一方向に回転させてネジ 140 締めすることは可能であるが、特殊マイナスドライバー 145 のように、中心軸部 146 をワンウェイネジ 140 の中心穴部 144 に差し込んでワンウェイネジ 140 との位置決めを行った方が締め付け作業が容易に行える。

【0034】

また、上記した蓋体 80 及びボックス本体 110 の組み付けを行うビス 104・140 は、それぞれ螺着状態で蓋枠 93 の外壁面に入り込む構成となっている。このため、ビス 104・140 止め部分を封印するホログラムシール 106b・106c は、突起のない平坦面上に貼付され、シール 106b・106c の剥れ及び損傷が防止できると共に、シール 106b・106c に対する不正行為の判別が容易になる。ここで、ホログラムシールについて簡単に説明すると、ホログラムシールは、ホログラム層と光反射層と接着剤層とを備え、ホログラム層に形成されるホログラム図柄を偽造困難な図柄に構成することで、不正行為に伴うシールの貼り替えを防止するようになっている。このホログラム図柄は

、ホログラムシールの表面に入射したコヒーレント光（レーザー光）がホログラム層のエンボス面を透して光反射層に入り、光反射層からホログラム干渉光としてホログラムシールの外方に反射されることで形成される。また、ホログラムシールを剥した場合は、もう一度貼り直してもホログラム図柄が元の形状にならないので、剥した痕跡が残る。

【0035】

以上のように、回路基板ボックス62は、蓋体80とボックス本体110とのビス104・140止め部分をホログラムシール106b・106cで封印することにより回路基板61の被覆状態を担保している。また、ボックス62内に設けられた導電板100によって電磁シールド効果を奏し得るようになっている。さらに、回路基板ボックス62は、その上壁面を構成する上板81と導電板100、及び下壁面を構成する底板111をそれぞれ透視性を有する素材から形成することで、回路基板61の実装面（上面）及びハンダ面（下面）を外部から透視できるようにしている。このため、回路基板61に不正な工作（例えば、ジャンパー配線を接続したり、電子部品を実装したりする不正工作）が施された場合には、直ちにその不正工作が判るようになっている。

【0036】

次に、上記した回路基板ボックス62を機構板50に取り付けるための取付台150について図3を参照して説明する。取付台150は、図3に示すように、合成樹脂（金属でもよい）によって形成された長方形板からなり、その基板中央には断面逆L字状をなす一对の係合レール151が所定間隔を置いて条設されている。なお、係合レール151の条設方向は、取付台150の長辺部に沿った左右方向となっている。取付台150の各長辺部（前後端縁）には、基板面に対して直交するガイド片152が突設されている。取付台150の右側端部には、弾性変形する解除レバー153が形成されており、該解除レバー153の基部には、ボックス本体110側の係止穴120と係合する係合突起154が突設されている。また、取付台150の基板面には、機構板50側の取付ボス（図示しない）に取付台150をビス止めするための止め穴155が穿設されている。

【0037】

しかして、上記した取付台150は、止め穴155を介して機構板50にビス止めされることで機構板50上の所定部位に固定される。また、この取付台150に回路基板ボックス62を取り付けるときには、取付台150に対してボックス62を左側方からスライド装着させる。このとき、取付台150側の係合レール151は、ボックス62側の係合片118と係合した状態にあり、ガイド片152は、ボックス62のスライド移動を案内する。そして、このようなボックス62のスライド移動によって取付台150側の解除レバー153が下方に弾性変形し、遂には、ボックス62側の係止穴120が取付台150側の係合突起154と係合してボックス62の装着が完了する。一方、回路基板ボックス62を取付台150から取り外すときには、解除レバー153を下方に押して係止穴120と係合突起154との係合を解除し、この状態からボックス62を左側方にスライドさせることで簡単に取り外すことができる。即ち、回路基板ボックス62は、機構板50にビス止め固定された取付台150に対して着脱自在な構成となっている。

【0038】

次に、上記した回路基板ボックス62を回路基板61の検査（出荷納入後にROMが正規のものか否かを検査する）のために開放し、その後再度閉塞状態に復元する手順を図10に基づいて説明する。先ず、図10（A）に示す回路基板ボックス62の閉塞状態において、ホログラムシール106bを剥してビス104を取り外す。また、取付片部83aのビス140止め部分に貼着されたホログラムシール106cを剥した後、刻印「1」を目印に各連結部84a・85aをニッパ等切断工具で切断する。これにより、取付片部83aは、蓋体80から完全に分離され且つワンウェイネジ140によってボックス本体110に固着された状態となる。即ち、ボックス本体110に対する蓋体80の固着が全て解除されて、回路基板ボックス62の開放が可能になる。そして、図10（B）に示すように、ボックス本体110から蓋体80を取り外して回路基板61の検査を行う。また、このような蓋体80の取り外し（連結部84a・85aの切断）によって、各装備穴

135～137に挿通されたワンウェイネジ140は、取り出し可能な状態となり、このうち装備穴135に挿通されたワンウェイネジ140をボックス62の復元用に取り出す。その後、回路基板ボックス62を閉塞するときには、図10(C)に示すように、蓋体80をボックス本体110に被せた状態で、取付穴88・96・127をビス104で共締めし、そのビス104止め部分に新しいホログラムシール106bを貼着する。また、取り出したワンウェイネジ140を刻印「2」を目印に取付片部83bの取付穴86bに螺着する。これにより、取付片部83bの取付穴86bとこれに対応する本体枠116の取付穴132とがワンウェイネジ140によって共締めされる。そして、この取付片部83bのビス140止め部分に新しいホログラムシール106cを貼着することで、回路基板ボックス62が再度閉塞状態に復元される。

【0039】

その後、回路基板ボックス62を再度検査（2回目の検査）する場合には、ホログラムシール106bを剥してビス104を取り外すと共に、刻印「2」を目印に各連結部84b・85bを切断する。これにより、取付片部83bを蓋体80から分離させて回路基板ボックス62を開放する。後は同様に、ビス104で共締めした部分に新しいホログラムシール106bを貼着し、また、各連結部84b・85bの切断に伴って取り出したワンウェイネジ140（装備穴136のワンウェイネジ140）を刻印「3」を目印に取付片部83cの取付穴86cに螺着して新しいホログラムシール106cを貼着する。これにより、回路基板ボックス62が再度閉塞状態に復元される。それ以降、回路基板ボックス62を検査（3回目の検査）する場合には、ホログラムシール106bを剥してビス104を取り外すと共に、刻印「3」を目印に各連結部84c・85cを切断することで、取付片部83cを蓋体80から分離させて回路基板ボックス62を開放する。また、回路基板ボックス62の復元時には、ビス104で共締めした部分に新しいホログラムシール106bを貼着し、各連結部84c・85cの切断に伴って取り出したワンウェイネジ140（装備穴137のワンウェイネジ140）を最後に残った取付穴86dに螺着して新しいホログラムシール106cを貼着する。

【0040】

ところで、上記した回路基板ボックス62の閉塞状態においては、連結部84a～84c・85a～85cを切断して取付片部83a～83cと上板81との連結を解除しない限り、回路基板ボックス62が開放できないようになっている。従って、回路基板61の検査以外で連結部84a～84c・85a～85cが切断されるような場合は、この切断により回路基板61に不正が行われたことが即座に且つ確実に判別できるため、回路基板ボックス62の防犯効果を高めることができる。また、回路基板ボックス62の構成では、上板81の溶着突起82を切り離しても、導電板100が回路基板61上に落ち込むため、溶着突起82を切り離した隙間から回路基板61に細工をしようとしても導電板100がそれを阻止する。また、ホログラムシール106a～106cを剥した場合には、ホログラムシール106a～106cの痕跡がしっかりと残るため不正が行われたことが即座に分かる。

【0041】

以上のように、回路基板ボックス62は、ワンウェイネジ140によりボックス本体110と蓋体80とを固着状態に取り付ける取付片部83a～83cと、該取付片部83a～83cを切り離してボックス本体110と蓋体80との固着状態を解除する連結部84a～84c・85a～85cと、を備えることで、回路基板ボックス62を弾球遊技機1に取り付けた状態でボックス62を複数回開閉することができるようになっている。このため、出荷納入後に回路基板61を検査する場合でも、ボックス62を破壊することなく簡単に回路基板61を検査することができる。また、検査後にボックス62を閉塞する際には、取付穴86b～86dにワンウェイネジ140を螺着することにより、再度防犯効果の高い回路基板ボックス62に復元することができる。

【0042】

また、前記ワンウェイネジ140は、回路基板ボックス62に複数装備されるので、検

査後の復元作業毎にワンウェイネジを用意する必要がなく、回路基板ボックス62の復元作業が行い易くなる。また、前記ボックス本体110及び前記蓋体80を固着状態とする前記取付片部83a～83dの外壁面が平坦になるようにし、その外壁面にホログラムシール106cを貼着したので、回路基板ボックス62の閉塞状態をホログラムシール106cで担保することができる。さらに、そのホログラムシール106cは、突起のない平坦面上に貼付されるのでシール106cの剥れ及び損傷が防止できると共にシール106cに対する不正行為の判別が容易になる。

【0043】

また、上記した回路基板ボックス62に封止状態で収納される回路基板61は、コネクタ75の実装面に該コネクタ75の結線パターン79が形成され且つ当該回路基板61の封止状態で外部に露出するコネクタ実装領域76を備え、該コネクタ実装領域76には、結線パターン79を被覆する被覆部材156が設けられている。このため、回路基板61をボックス62内に封止した状態で、回路基板61と接続する外部配線の取り付け作業及び取り外し作業が容易に行え、然も外部に露出して設けられるコネクタ実装領域76の結線パターン79が被覆部材156によって被覆されるので、結線パターン79を利用した不正行為が防止できる。また、コネクタを挿通する挿通穴が穿設された被覆部材で結線パターンを被覆する構成は、機種毎にコネクタの位置や設定数等が変更になる場合でも、そのコネクタ用の挿通穴を穿設した被覆部材を作ることに対応できるので、低コストで様々な機種の結線パターンを被覆することができる。また、この構成では、挿通穴を被覆部材の様々な位置を穿設することができるので、コネクタ実装領域におけるコネクタの設計自由度を向上することができる。例えば、コネクタ実装領域でコネクタを二段に設けた場合でもその結線パターンを容易に被覆することができる。

【0044】

また、前記被覆部材156は、透明合成樹脂から形成されているので、結線パターン79を被覆部材156で被覆したまま、結線パターン79の状態を確認することができる。このため、仮に結線パターン79に不正な細工が施された場合でも、その不正が即座に判別できる。なお、被覆部材156の材質は、透明合成樹脂に限定せず、不透明な合成樹脂や金属であってもよい。また、被覆部材156の取り付け方法は、実施形態中に記載のものに限定しない。例えば、被覆部材156に回路基板61との位置決め穴を設けて取り付けでもよい。

【0045】

また、前記被覆部材156は、前記回路基板61の封止状態を解除して初めて当該被覆部材156の取り外しを可能にする規制部159を備えたので、回路基板61の封止状態を解除しない限り被覆部材156が取り外せない構成となり、より確実に結線パターン79を利用した不正行為が防止できる。なお、実施形態中では、規制部159を立壁形状のものとしているが、これに限定するものではない。例えば、蓋体80の内側に設けたビス止め部や係合部を規制部としてもよい。また、規制部を設けることなく被覆部材156をワンウェイネジ等の固着手段（破壊しない限りその固着が解除できないもの）で取り付けたり、あるいはホログラムシール等の封印部材で被覆部材156の取り付け部分を封印することで、被覆部材156の取り付け状態を担保してもよい。なお、回路基板ボックス62の封止を利用した方がコスト安になる。

【0046】

また、前記ボックス本体110及び前記蓋体80をワンウェイネジ140によって固着することで前記回路基板61を封止したので、回路基板ボックス62を破壊するか、あるいはボックス62の一部（取付片部83a～83c）を切断しない限り、回路基板61の封止状態を解除することができない。このため、被覆部材156の不正な取り外しをより一層困難なものにすることができ、ひいては結線パターン79を利用した不正行為がより一層確実に防止できる。

【0047】

なお、上記した実施形態は、本発明を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の

変更が可能である。例えば、上記実施形態では、締まる方向にしか回らないワンウェイネジ 140 で取付片部 83a～83c を締め付ける構成となっているが、これに代えて破断取付ネジやリベット等の締結部材で取付片部 83a～83c を締め付ける構成としてもよく、さらには蓋体とボックス本体とを固着する第一及び第二の固着手段を溶着用の溶剤あるいは接着剤としてもよい。また、取付穴 86b～86d に取り付けられるワンウェイネジ 140 は、必ずしも回路基板ボックス 62 に装備させる必要はなく、検査時に支給するものであってもよい。

【0048】

また、上記実施形態では、ワンウェイネジ 140 を取り付けするための取付穴 86a～86d を回路基板ボックス 62 の上面側に設けているがこれに限らず、回路基板ボックス 62 の側面側に設けた構成としてもよい。即ち、回路基板ボックス 62 を弾球遊技機 1 に取り付けられた状態で、ボックス 62 の開閉作業が行えればよい。但し、実施形態中のように取付穴 86a～86d を回路基板ボックス 62 の上面側に設けた場合には、取付穴 86a～86d が作業者と対向する位置になるので、より一層作業が容易に行える。また、回路基板ボックス 62 は、機構板 50 に取り付けられているがこれに限らず、遊技盤 40 の裏面に直接的に取り付けられる構成としてもよい。

【0049】

また、取付片部の材質は、金属や合成樹脂などいずれの材質であってもよいが、望ましくは切断させ易い合成樹脂がよい。また、切り離し可能な取付片部は、必ずしも蓋体側に設ける必要はなく、ボックス本体側に設けたり、あるいは蓋体とボックス本体との両側に設けた構成としてもよい。また、取付片部の個数についても特に限定せず、1 回だけ再固着できて検査が 1 回だけ行えるものであってもよい。但し、取付片部を多く並設すればする程、回路基板ボックスの検査回数をより多くすることができる。

【0050】

また、上記した実施形態（第一実施形態）では、外部に露出したコネクタ実装領域 76 の結線パターン 79 を被覆部材 156 で被覆しているが、この構成に限定するものではない。以下、その他の構成を第二乃至第四の実施形態として図 12 乃至図 15 を参照して説明する。なお、以下の説明では、第一実施形態と同様の構成部材には同一の符号を付記すると共にその詳細な説明は省略する。先ず、第二実施形態の回路基板ボックス 160 では、図 12 及び図 13（A）に示すように、コネクタ実装領域 76 を蓋体 80 の外側に仕切る仕切り壁 98 の先端部分に被覆部 98a を延設している。この被覆部 98a は、仕切り壁 98 の壁面に対して垂直且つ外側に折曲形成され、回路基板ボックス 160 の組み付け状態で先端部分がコネクタ 75 の一側壁と当接する延設長さに形成されている。しかして、回路基板ボックス 160 は、その組み付け状態で、外部に露出するコネクタ実装領域 76 の結線パターン 79 を被覆部 98a で被覆して、結線パターン 79 を利用した不正行為を防止するようになっている。また、第二実施形態の構成では、コネクタの配設位置を変えなければ 1 パターンの蓋枠 93（被覆部 98a）で各種基板ボックスの結線パターンを被覆することができるので、特別に被覆部材も設ける必要がなくコストの低減を招来することができる。なお、被覆部 98a を延設した仕切り壁 98（蓋枠 93）の材質は、特に限定するものではないが、結線パターン 79 を被覆部 98a で被覆したまま、結線パターン 79 の状態が確認できる透明合成樹脂で形成することが望ましい。また、第二実施形態では、結線パターンを被覆するための被覆部を蓋体に設けているが、これに限定せず、基体（ボックス本体）及び蓋体の少なくとも一方に被覆部を設けた構成とすればよい。

【0051】

また、第三実施形態の回路基板ボックス 170 では、図 13（B）及び図 14 に示すように、回路基板 61' に実装されたコネクタ 75 の基部に被覆部 75a を形成している。この被覆部 75a は、仕切り壁 98 の外壁側に折曲形成され、回路基板ボックス 170 の組み付け状態で先端部分が仕切り壁 98 の外壁面と当接する長さに形成されている。しかして、回路基板ボックス 170 は、その組み付け状態で、外部に露出するコネクタ実装領域 76 の結線パターン 79 を被覆部 75a で被覆して、結線パターン 79 を利用した不正

行為を防止するようになっている。また、コネクタ75は、回路基板61'の裏面側にハンダ付けされ、そのハンダ面は回路基板ボックス170の組み付け状態でボックス本体110に覆い隠されている。このため、コネクタ75を回路基板61'から取り外そうとした場合には、回路基板61'の封止状態を解除しなければならず、コネクタ75のみを回路基板61'から取り外すことはできない。

【0052】

なお、前記第一乃至第三の実施形態は、回路基板の上下両面を被覆する構成となっているので、コネクタの結線パターンを上下両方に形成することができる。このため、結線パターンの設計自由度が増し、回路基板の設計を容易にすることができる。

【0053】

また、第四実施形態の回路基板ボックス180では、図15に示すように、回路基板61"に実装されたコネクタ75の結線パターン79をコネクタ75の実装面とは反対側の面（コネクタ75のハンダ面）に形成している。しかして、回路基板ボックス180は、コネクタ75が実装されたコネクタ実装領域76を外部に露出して配置する一方、コネクタ75の結線パターン79をボックス本体110に覆い隠して配置することにより、結線パターン79を利用した不正行為を防止するようになっている。なお、第四実施形態では、結線パターンを基体（ボックス本体）で被覆しているが、これに限定せず、基体（ボックス本体）及び蓋体の少なくとも一方で結線パターンを被覆した構成とすればよい。

【0054】

なお、上記した第一乃至第四の実施形態では、コネクタの結線パターンを全て被覆する構成となっているが、これに限らず不正改造に関与しないグラウンドライン等の一部を露出してもよい。また、各実施形態では、本発明の基板収納ボックスを弾球遊技機用の遊技制御回路基板を収納する回路基板ボックスとしているが、これに限定するものではない。例えば、賞球払出制御基板などを収納する基板収納ボックスでもよい。即ち、内部の回路基板に対する不正行為を防止する必要がある基板収納ボックスであればよい。また、遊技機としては、弾球遊技機以外の遊技機（例えば、スロットマシンやコインゲーム等）であってもよい。さらには、各種構成部材を形成する素材については、取り分け実施形態中に記載のものに限定するものではない。例えば、透視性を有する上板を透明合成樹脂ではなく、ガラス素材から形成してもよい。

【0055】

なお、以上説明した実施形態から把握できる発明として以下のものがある。

(1) 回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスにおいて、前記回路基板は、コネクタの実装面に該コネクタの結線パターンが形成され且つ当該回路基板の封止状態で外部に露出するコネクタ実装領域を備え、前記コネクタには、前記コネクタ実装領域のうち少なくとも前記結線パターンを被覆する被覆部を設けたことを特徴とする。このように構成することにより、回路基板をボックス内に封止した状態で、回路基板と接続する外部配線の取り付け作業及び取り外し作業が容易に行える。また、この構成では、回路基板ボックスの組み付け状態で、外部に露出するコネクタ実装領域の結線パターンをコネクタの被覆部で被覆することにより、結線パターンを利用した不正行為が防止できる。

【図面の簡単な説明】

【0056】

【図1】本発明の一実施形態における弾球遊技機を示す正面図である。

【図2】弾球遊技機を示す背面図である。

【図3】回路基板ボックス及び取付台を示す斜視図である。

【図4】蓋体を示す分解斜視図である。

【図5】同図（A）（B）はそれぞれ溶着突起の溶着状態を示す説明図である。

【図6】被覆部材と回路基板とボックス本体を示す分解斜視図である。

【図7】回路基板ボックスを示す平面図である。

【図8】同図（A）は蓋体の取付片部がボックス本体にビス止めされた状態を示す部分断

面図であり、同図（Ｂ）は回路基板ボックス内に装備用のワンウェイネジが収納された状態を示す部分断面図である。

【図９】同図（Ａ）（Ｂ）はそれぞれワンウェイネジを示す説明図であり、同図（Ｃ）（Ｄ）はそれぞれ特殊マイナスイネジを示す説明図である。

【図１０】同図（Ａ）～（Ｃ）はそれぞれ回路基板ボックスの復元手順を示す側面図である。

【図１１】同図（Ａ）は被覆部材によって回路基板の結線パターンが被覆された状態を示す縦断面図であり、同図（Ｂ）は被覆部材が回路基板と共締めされた状態を示す縦断面図である。

【図１２】第二実施形態の回路基板ボックスを示す平面図である。

【図１３】同図（Ａ）は第二実施形態における回路基板の結線パターンが被覆された状態を示す縦断面図であり、同図（Ｂ）は第三実施形態における回路基板の結線パターンが被覆された状態を示す縦断面図である。

【図１４】第三実施形態の回路基板ボックスを示す平面図である。

【図１５】第四実施形態の回路基板ボックスを示す平面図である。

【符号の説明】

【００５７】

- １ 弾球遊技機（遊技機）
- ４０ 遊技盤
- ５０ 機構板
- ６１・６１'・６１" 遊技制御回路基板（回路基板）
- ６２・１６０・１７０・１８０ 回路基板ボックス（基板収納ボックス）
- ７５ コネクタ
- ７５ａ 被覆部
- ７６ コネクタ実装領域
- ７９ 結線パターン
- ８０ 蓋体
- ８１ 上板
- ８２ 溶着突起
- ８３ａ～８３ｃ 取付片部
- ８４ａ～８４ｃ・８５ａ～８５ｃ 連結部
- ８６ａ～８６ｄ 取付穴
- ８９ 機種名シール
- ９１ 検査履歴シール
- ９３ 蓋枠
- ９８ 仕切り壁
- ９８ａ 被覆部
- １００ 導電板
- １０１ 導電性繊維
- １０６ａ～１０６ｃ ホログラムシール
- １１０ ボックス本体（基体）
- １１１ 底板
- １１６ 本体枠
- １３０ 取付片
- １３１～１３４ 取付穴
- １３５～１３７ 装備片
- １４０ ワンウェイネジ（固着手段）
- １４５ 特殊マイナスイネジ
- １５０ 取付台
- １５６ 被覆部材

1 5 7 取付穴
1 5 8 挿通穴
1 5 9 規制部